

2027年上海工程技术大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生汇总表

序号	本科专业名称	学生姓名	本科学号	外语成绩	绩点成绩	全面发展成绩	综合总成绩	回避关系	排名	备注
1	材料成型及控制工程	周太聪	051121303	英语四级514 英语六级443	3.89	5.5	88.1625	无回避	专业排名第1	拟推荐
2	材料成型及控制工程	惠媛	051123109	英语四级517 英语六级462	3.65	0	77.5600	无回避	专业排名第2	拟推荐
3	材料成型及控制工程	朱迅	051123224	英语四级496 英语六级446	3.39	5	77.0375	无回避	专业排名第3	拟推荐
4	材料科学与工程	李睿卓	058123024	英语四级596 英语六级543	3.84	3	84.6000	无回避	专业排名第1	拟推荐
5	材料科学与工程	赫超智	058123026	竞赛抵扣	3.638	0	77.3125	无回避	专业排名第2	拟推荐
6	电子封装技术	张华强	051523233	英语六级564	3.78	3	83.2858	无回避	专业排名第1	拟推荐
7	电子封装技术	周冰倩	051523231	英语四级489 英语六级513	3.71	3	81.7920	无回避	专业排名第2	拟推荐
8	电子封装技术	马颖	051523118	英语四级539 英语六级515	3.69	3	81.4125	无回避	专业排名第3	拟推荐
9	电子封装技术	张天乐	051523227	竞赛抵扣	3.76	1	80.9000	无回避	专业排名第4	拟推荐
10	焊接技术与工程	朱轩逸	058123088	英语四级471 英语六级507	3.642	0	77.3910	无回避	专业排名第1	拟推荐
11	焊接技术与工程	瞿铭涛	058123092	英语四级497 英语六级476	3.46	0	73.5300	无回避	专业排名第2	拟推荐
12	电子封装技术	刘倩	051523228	英语六级474	3.67	0	77.9875	无回避	统筹排名第1	拟推荐
13	材料成型及控制工程	朱昊天	051123325	英语六级551	3.58	0	76.1103	无回避	统筹排名第2	拟推荐
14	电子封装技术	黄逸	051523131	英语四级518 英语六级508	3.56	0	75.6500	无回避	候补第1	拟候补

序号	本科专业名称	学生姓名	本科学号	外语成绩	绩点成绩	全面发展 成绩	综合总成绩	回避关系	排名	备注
15	材料科学与工程	施闻轶	058123057	英语四级469 英语六级453	3.52	0	74.8000	无回避	候补第2	拟候补
16	电子封装技术	凌月茜	051523120	英语四级551 英语六级468	3.44	0	73.1000	无回避	候补第3	拟候补
17	电子封装技术	潘昊	061623119	英语四级430 英语六级465	3.38	0	71.8250	无回避	候补第4	拟候补
18	材料科学与工程	徐子佳	058123146	英语六级442	3.23	1	69.6375	无回避	候补第5	拟候补

注：已经获得学院拟推荐资格的学生若因故失去推免资格或放弃推免资格的，按照总成绩排名递补，递补情况不再另行公示。

